



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20071213002

2007 年 12 月 23 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA(ハイパフォーマンシアナログ) 一部製品 最終検査サイト追加変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Assembly	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Test	☒ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	HPA(ハイパフォーマンシアナログ) 一部製品 最終検査サイト追加変更 現行：NST 社(日本) 変更後：NST 社(日本)、TI-Malaysia	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	2008 年 3 月下旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☐ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) 一部製品の最終検査工程について、現行 NST社(日本)にて実施していますが、これに加えTI-Malaysiaサイトを追加し認定しました。尚、最終検査工程での検査装置/検査内容の変更はありません。

変更内容	現行	変更後
最終検査サイト	NST社(日本)	NST社(日本)
		TI-Malaysia

理由: 製品供給能力維持確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
BQ2004ESNTR	BQ2011SN-D118	OPA2237UA/2K5	PCM1796DBR	PCM2900EG
BQ2004ESNTRG4	BQ2011SN-D118G4	OPA2237UA/2K5E4	PCM1796DBRG4	PCM2900EG/2K
BQ2004HSN	BQ2011SN-D118TR	PCM1791ADB	PCM2704DB	PCM2900EG/2KE6
BQ2004HSNG4	BQ2011SN-D118TRG4	PCM1791ADBG4	PCM2704DBG4	PCM2900EGE6
BQ2004HSNTR	BUF634U	PCM1791ADBR	PCM2704DBR	SN0312093DR
BQ2004HSNTRG4	BUF634UE4	PCM1791ADBRG4	PCM2704DBRG4	